

证券代码：920125

证券简称：鸿仕达

公告编号：2026-100

昆山鸿仕达智能科技有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

√ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

√ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 8 月 9 日

活动地点：进门财经线上会议

参会单位及人员：由招商证券郭倩倩女士、葛小川先生主持的电话会议，线上参会单位有：上海聚鸣投资管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京东方引擎投资管理有限公司、上海爱旭新能源股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、上海恒穗资产管理中心（有限合伙）、圆信永丰基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、上海翀云私募基金管理有

限公司、深圳市君弘投资管理有限公司、华夏基金管理有限公司、亚太财产保险有限公司、上海递归私募基金管理有限公司、上海恒基浦业资产管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司、上海乾惕投资管理有限公司、深圳市中颖投资管理有限公司、浙商证券股份有限公司、东吴人寿保险股份有限公司、深圳前海旭鑫资产管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、嘉合基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、瑞众人寿保险有限责任公司、上海歌汝私募基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司、招银理财有限责任公司、香港优博讯科技控股集团有限公司、国投证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、宏利基金管理有限公司、鼎诚资产管理(深圳)有限公司、兴业基金管理有限公司、北京胜算资产管理有限公司、上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)、北京京管泰富基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司

上市公司接待人员：董事会秘书单兴洲先生、证券事务代表韦淑霞女士

三、 投资者关系活动内容

公司董事会秘书单兴洲先生首先向与会人员介绍了公司 2026 年半年度经营情况，然后进行了问答交流环节，本次交流的主要内容如下：

问题 1：2026 年上半年公司营收同比增长 38.67%，上半年扣非归母净利润同比增长 1,706.25%，业绩增长的原因有哪些？

回答：公司各核心应用领域业务差异化稳健发展。消费电子业务经营平稳，持续提供稳定营收与现金流支撑；泛半导体业务实现突破性拓展，成为核心增长引擎。依托 AI 硬件、先进封装行业需求红利，泛半导体领域在手订单增长显著，推动公司收入结构持续改善、综合毛利率稳步提升，盈利能力持续增强。

问题 2：请介绍公司泛半导体业务订单增量主要来源是什么？

回答：公司泛半导体业务订单增量主要来源于两大核心优势产品。其一为公司先进封装核心设备——植散热片机，该产品受益于国内 AI 硬件产业蓬勃发展、半导体先进封装产能持续扩张的行业高景气态势，2026 年相关订单承接量实现

大幅增长，有望持续为公司中长期业绩增长提供坚实支撑。其二为 AI 服务器领域系列自动化设备，产品成功应用于境外算力厂商 AI 高端服务器，其中核心的 SOCAMM 服务器内存封装设备，适配算力服务器生产制程，已实现对中国台湾客户批量出货，为该客户独家供应；配套自研的 TIM2 服务器散热点胶设备，与 SOCAMM 封装设备协同配套，共同应用于服务器 L6 核心制程环节。

问题 3：请介绍公司新设控股子公司“鸿芯微测”的优势及未来的经营方向？

回答：鸿芯微测定位为半导体前道晶圆制程量测设备供应商，聚焦集成电路晶圆制造制程良率管控核心需求，为晶圆制造厂商提供高精度、高可靠性的制程量测整体解决方案。

公司已经完成核心经营团队与研发团队组建和产品研发测试平台搭建。尽快实现核心产品的样机交付与客户端验证，逐步进入国内主流晶圆制造厂商的供应链体系；形成交付能力，打造具备自主知识产权的国产量测设备产品矩阵，在量测产品实现国产替代突破。

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日